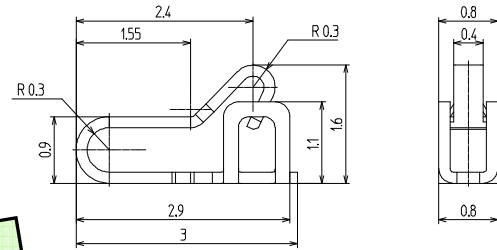


New Products

Compression Terminal



特許出願中
A patent is already applied for.



概要

シールドケースと基板間、基板と基板間、などの接続に適した圧接端子です。

Introduction

A compression terminal suitable for connection of between the shield cover and the substrate, a substrate and a substrate time.

特長

- ・実装面積を抑えながら、確実に接続します
- ・高接触圧（1N以上）です
- ・自動実装に配慮した吸着面を確保しました

Features

The mounting area is suppressed, and connect is surely.
High contact pressure (1N or more).
It has the adsorption side for an automatic mounting.

用途

携帯電話、デジタルカメラなどの小型・薄型機器
その他、高集積基板などのシールド対策

Applications

Small size and thin equipment such as cellular phones and digital cameras. And others.

性能

高さ	1.6mm
ストローク	0.5mm
接点圧	1N以上
材料	ハイパーりん青銅
処理	接点部=金めっき その他はずめっき

Specifications

Height	1.6mm
Stroke	0.5mm
Contact pressure	1N or more
Material	Phosphor bronze
Finish	Au Plating (Point of contact part)

* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notification.